



MCF52256AG80

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Număr parc | MCF52256AG80 |
| Producator / Marca | Freescale Semiconductor, Inc. (NXP Semiconductors) |
| Descriere produs | IC MCU 32BIT 256KB FLASH 144LQFP |
| Foi de date | |

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Statutul RoHs | |
| Starea stocului | 5122 pcs stock |
| Barca din | Hong Kong |
| Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de MCF52256AG80

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd) | 3V ~ 3.6V | Pachetul dispozitivului furnizor | 144-LQFP (20x20) |
| Viteză | 80MHz | Serie | MCF5225x |
| Dimensiunea RAM | 32K x 8 | Tip memorie program | FLASH |
| Dimensiunea memoriei programului | 256KB (256K x 8) | Periferice | DMA, LVD, POR, PWM, WDT |
| Pachet / Caz | 144-LQFP | Pachet | Bulk |
| Tip oscilator | Internal | Temperatura de Operare | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Numărul de intrări / ieșiri | 96 | Tipul de montare | Surface Mount |
| Dimensiunea EEPROM | - | Convertoare de date | A/D 8x12b |
| Core dimensiune | 32-Bit Single-Core | Procesor Core | Coldfire V2 |
| Conectivitate | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I ² C, QSPI, UART/USART, USB OTG | Numărul produsului de bază | MCF52256 |

Vești înrudite



Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit
2023/09/13

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind Lorawan
2023/07/14

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto
2023/09/15

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei
2023/08/16

Catapultă cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham
2023/07/20

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile
2023/08/31

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW
2023/09/15

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel
2023/07/4

Embedded World: Video Interviu - Longsys on R&D, Design și Vânzări de stocare
2023/03/27

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT
2023/07/11

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm
2023/08/7

Cum materie a devenit realitate
2023/07/19